



Dirección General

Secretaría de Extensión y Vinculación
Dirección de Vinculación e Intercambio Académico

Ciudad de México, **17/diciembre/2025**

Oficio No. M00.3.1/1600/2025

**DIRECTORAS Y DIRECTORES DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTES**

Me refiero al convenio de colaboración establecido entre SIEMENS y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), como parte del compromiso conjunto por el desarrollo tecnológico y la formación de competencias digitales, se pone a disposición de nuestra comunidad estudiantil, la siguiente convocatoria:

Immersive Design Challenge 2026

¡Siemens y Sony desafían a estudiantes de educación superior de todo el mundo a hacer un producto o proceso más sostenible utilizando el poder de la ingeniería inmersiva!

El desafío consiste en imaginar y proponer cómo el diseño inmersivo puede utilizarse para mejorar la sostenibilidad de un producto o proceso. La propuesta puede basarse en un proyecto académico existente o en una idea completamente nueva, siempre y cuando esté relacionada con alguna de las industrias de Siemens.

Etapas del reto:

Ronda 1

- Forma un equipo.
- Envía un breve cuestionario describiendo tu idea y su impacto en la sostenibilidad.

Ronda 2

- Los equipos seleccionados deberán presentar:
 - Una visualización o prototipo, y
 - Un video corto explicando la propuesta.
- Siemens proporcionará licencias académicas gratuitas de Designcenter X NX a los equipos de la Ronda 2 que lo requieran.

Beneficios para los participantes

- Capacitación especializada por expertos de Siemens.
- Uso de tecnología de vanguardia, incluyendo la pantalla montada en la cabeza XR de Sony y el software Designcenter X NX de Siemens.
- Desarrollo de habilidades clave para el ámbito laboral.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Av. Universidad 1200, col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330,
Ciudad de México. Tel. (55) 3600-2511, ext. 65071
e-mail: d_vinculacion@tecnm.mx www.tecnm.mx





Dirección General

Secretaría de Extensión y Vinculación
Dirección de Vinculación e Intercambio Académico

- Obtención de insignias y certificaciones digitales.

Premios

- Los equipos ganadores serán invitados a presentar su proyecto en el evento Siemens Realize Live 2026.

Fecha límite de registro:	Lunes 26 de enero de 2026
Hasta esta fecha podrás:	<ul style="list-style-type: none">▪ Completar tu perfil▪ Formar tu equipo▪ Enviar tu idea
Enlace de registro:	https://register.immersive-design-challenge.com/welcome?redirect_to=https%3A%2F%2Fregister.immersive-design-challenge.com%2F

Es importante señalar que la convocatoria cierra el **26 de enero de 2026** y que nuestros estudiantes se encuentran en **periodo de receso académico**. Por tal motivo, solicitamos atentamente su apoyo para **definir e implementar estrategias de difusión** que permitan que esta oportunidad llegue oportunamente a nuestra comunidad estudiantil. Para tal efecto, se adjunta el **banner oficial** de la convocatoria.

Agradezco de antemano su colaboración y el compromiso continuo con el desarrollo académico y profesional de la comunidad estudiantil. Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica

MARCO ANTONIO TRUJILLO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE VINCULACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO



C.c.c.e.p. **Ramón Jiménez López**, Director General. - direccion@tecnm.mx

Andrea Yadira Zarate Fuentes, Secretaria de Extensión y Vinculación. - s_vinculacion@tecnm.mx

Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados. - d_desc@tecnm.mx

Archivo.

MATM/dhag



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Av. Universidad 1200, col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330,
Ciudad de México. Tel. (55) 3600-2511, ext. 65071
e-mail: d_vinculacion@tecnm.mx www.tecnm.mx

